

鍍金の世界 10月号 CONTENTS

Journal of Plating & Surface Finishing No.705

2026年 通巻第705号

連載

14

セミナーレポート

表面技術協会 将来めっき技術検討部会が

「半導体／デバイス／プロセス技術

～めっき業界の新たなビジネスモデルを探る」

をテーマに第64回 例会を開催

「AI が牽引する超高速伝送の物理限界に挑む

プリント配線板と表面処理技術

～CPO vs CPC の行方と『知の体系化』」

OKIサーキットテクノロジー株式会社 飯長 裕 氏

「半導体実装技術の開発受託ビジネスモデルと

センサ、光電融合等の実装受託事例」

コネクテックジャパン株式会社 小松 裕司 氏

40

旬の科学技術シリーズ 第29回

新規タンパク質生産技術の現在地

—陸上養殖から微細藻類・精密発酵・ガス発酵まで

44

ものづくり白書2026 概説シリーズ vol.4

「製造業の動向 2026」

～AI・デジタル技術を活用した製造業の多角化～

04

行事予定

業界・セミナー・展示会情報 2026年11月1日～2026年11月30日

36

寄稿記事

DXとは何か ～進めているのは「DX?」それとも「IT化?」～ Vol.12

第3章 日本の現状とDX(続)

—なぜ喫緊にDXを進める必要があるのか?—

Future Designer 落合 美香

52

コラム

旅の記憶 ～遊民雑記～ vol187

隅田川河口の「島」を歩く ～清澄から隅田川テラス～

55

広告出稿企業一覧